

WS-1

25 μ ポリイミドフィルム

シリコーン系粘着剤テープ



・・・基材:25 μ ポリイミドフィルム

・・・粘着剤:シリコーン系

特性

基材	: 25 μ ポリイミドフィルム
粘着剤	: シリコーン系
色	: 琥珀色
長さ	: 36yds(33M)
全厚	: 0.066mm
粘着力	: 3.0N/10mm
引張強度	: 63N/10mm
伸び率	: 70%
破壊電圧	: 7,000V
耐熱温度	: 260 $^{\circ}$ C/180 $^{\circ}$ C(連続許容温度)
認可規格	: -

特徴

耐熱性・絶縁性・耐溶剤性に優れています。
粘着剤は熱に強いシリコーン系を使用しており、熱をかけた後もきれいに剥がせます。
耐摩耗性に優れ、引き裂けに強い為、各種絶縁・結束に最適です。

用途

高耐熱電線の結束、マグネットワイヤーの結束、ウェーブソルダー時の基板マスキング
高周波モーター・トラクションモーターの絶縁、小型ボビンコイルの外装絶縁
熱電対の固定、電子部品の仮止め、真空蒸着・スパッタリング時のマスキング



株式会社 **ジェー・ティー・イス**

本社: 〒145-0073 東京都大田区北嶺町35-3
TEL:03-5754-3131 FAX:03-5754-3636

大阪営業所: 〒533-0033 大阪府大阪市東淀川区東中島
1-18-22 新大阪丸ビル別館9F
TEL:06-4809-5959 FAX:06-4809-5960